DIALOG(R)File 352:Derwent

(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

007815200

Image available

WPI Acc No: 1989-080312/198911

Thin film transistor silicon thin film formation - by generating ion, forming silicon thin film, and applying rapid annealing to film

NoAbstract Dwg 2/5

Patent Assignee: NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP (NITE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind

Date

Applicat No

Kind Date Week

JP 1031466

Α

19890201 JP 87187345

Α

19870727 198911 B

Priority Applications (No Type Date): JP 87187345 A 19870727

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg

Main IPC

Filing Notes

5 JP 1031466 Α

Title Terms: THIN; FILM; TRANSISTOR; SILICON; THIN; FILM; FORMATION;

GENERATE; ION; FORMING; SILICON; THIN; FILM; APPLY; RAPID; ANNEAL;

FILM; NOABSTRACT

Derwent Class: L03; U12

International Patent Class (Additional): H01L-021/20; H01L-027/12;

H01L-029/78

File Segment: CPI; EPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available

FORMING METHOD FOR SILICON THIN FILM FOR THIN FILM TRANSISTOR

PUB. NO.:

01-031466 [JP 1031466 A]

PUBLISHED:

February 01, 1989 (19890201)

INVENTOR(s): SERIKAWA TADASHI

SHIRAI SEIICHI OKAMOTO AKIO

SUYAMA SHIRO

APPLICANT(s): NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT> [000422] (A Japanese

Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

62-187345 [JP 87187345]

FILED:

July 27, 1987 (19870727)

INTL CLASS:

[4] H01L-029/78; H01L-021/20; H01L-027/12

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components) JAPIO KEYWORD:R002 (LASERS); R003 (ELECTRON BEAM); R097 (ELECTRONIC

MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 762, Vol. 13, No. 220, Pg. 38, May

23, 1989 (19890523)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain a silicon thin film transistor having a high carrier mobility and capable of controlling a threshold voltage to a low value by discharging in inert gas added with hydrogen gas of specific molar % to generate ions, colliding them to the surface of a target to deposit discharged silicon atoms on a substrate, and annealing it for a specific

CONSTITUTION: One or more of inert gases, such as helium, neon, argon, xenon, krypton and the like are mixed, and 1-50mol% of hydrogen gas is further mixed as sputtering gas. When a negative DC voltage or high frequency voltage is applied to an electrode 22, a glow discharge is

the surface of a target 23 made of silicon. As a result, the silicon are expelled out from the target 23 to form a silicon thin film on an insulating substrate 26. Then, the silicon thin film is annealed for a short time, such as 10 sec or less of heating time by a light radiating method of a laser to form a polycrystalline state.

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出額公開

⑩公開特許公報(A)

昭64-31466

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号	審査請求	❸公開	昭和64年(1989)2月1日
H 01 L 29/78 21/20	3 1 1	F - 7925-5F 7739-5F A - 7514-5F		未請求	発明の数 1 (全6頁)
27/12					元列列

砂発明の名称 薄膜トランジスタ用シリコン薄膜の形成方法

②特 願 昭62-187345

四出 顧 昭62(1987)7月27日

em m							
AZ.	明	者	芹	Л		Œ	東京都武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会
⑦発	23				2.1 .		社電子機構技術研究所内 東京都武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会
⑦発	明	者	白	井	該		计量子機構技術研究所内
②発	明	者	岡	本	章	雄	東京都武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会社電子機構技術研究所内
⑦発	明	者	陶	ш	史	朗	東京都武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会社電子機構技術研究所内
①出 ②代	-	人人			電話株式:		東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 外2名

明 胡 甞

1.発明の名称

郡蹊トランジスタ用シリコン霄族の形成方法

2.特許請求の範囲

もしくは複数値を混合した不活性ガス中で放電す ることによりイオンを発生させる工程と、

はイオンをシリコン、もしくは不純物を含んだシリコンから成るターダットの表面に衝突させて 放出されたシリコン原子を基板上に堆積させシリ コン薄膜を形成する工程と、

放シリコン澤展に加熱時間10秒以下の短時間の アニール処理を施す工程とを含むことを特徴とす る澤膜トランジスタ用シリコン海膜の形成方法。 (2) レーザ光照射法・電子ピーム照射法もしくは 赤外線照射法によりアニール処理を行うことを特 敬とする特許請求範囲第1項記載の薄膜トランジ スタ用シリコン澤膜の形成方法。 (3) レーザ光照射法、電子ビーム照射法もしくは 赤外線照射法によりアニール処理を行うことを含 み、上記水素ガスの添加量により溶膜トランジス タの関値性圧を変化させることを特徴とする特許 請求範囲第1項記載の薄膜トランジスタ用シリコ ン環膜の形成方法。

3. 96 91 W IT PM 14 PM 11

〔童業上の利用分野〕

本発明はシリコン薄膜トランジスタに使用する 高性能なシリコン薄膜形成方法に関する。

[従来の技術]

シリコン海膜トランジスタは、近年、特に、三次元集積回路の構成要素として、あるいは、平面ディスプレイ用装置の構成要素として注目され、研究が盛んである。このシリコン海膜トランジスタは、絶縁性基板上に堆積した、厚さ 0.01~ 2.0 pm 程度のシリコン海膜を基体として構成されている。第2 図にシリコン海膜トランジスタの構造

図を示す。現在、図に示すコブラナー構造(a) かよびスタガー構造(b) のものが最も広く使用されている。しかし、製法のための工程は多少異なるが、動作原理は、いずれの構造でも同じである。以下シリコン薄膜トランジスタとして、コブラナー構造のものを例に挙げてシリコン薄膜トランジスタの構成と動作原理を簡単に説明する。

との第2回(a)に示すように、絶象性基板11上にシリコン溶膜12を堆形成された構造になっていた。15はソース、16はソース、16はソースでではないでは、17はドレインには、18はドレインにでもしくは、かりコンをを14に正もし、特にはカンはでは、シリコンを使に、シリコン溶膜13とのドレインにでは、カースを16とドレインにでは、15とドレインには、カースを16とドレインには、カースを16とドレインには、カースを15とドレインには、カースを15とドレインには、カースを15とドレインには、カースを15とドレインには、カースを15とドレインには、カースを15とドレインには、カースを15とドレインには、カースを15とドレインには、カースを15とドレインには、カースを15とアー

ン薄膜12は熱処理を施され、多結晶状態にして用いられるが、この場合にはシリコン薄膜12が基板11から剥離する問題はない。しかしたとえこのようにシリコン薄膜を多結晶状態にしても、不活性ガスのみの雰囲気中で形成されたシリコン薄膜12から作成されたシリコン薄膜トランジスタでは、

シリコン郡膜トランジスタの特性を特徴づける 選択なパラメータとしては、キャリヤ谷動度と共 に、関値電圧がある。すなわちンリコン の移動度を充分に発揮するには、キャリヤ の移動度を向上するだけでは不十分であり、関 電圧を制御するととも必要となる。ところが、 来からの研究は、前者の単になる。 みに集中し、後者の関値電圧の制御にはあまり精 力が注がれなかつたのが実状である。

第4図は、従来の方法、すなわち、不活性アル

また従来のスパッタリング法では、不活性ガス: へりウム(He)、ネオン(Ne)、アルゴン(Ar)、キセノン(Xe) ヤクリプトン(Kr) の一種もしくは複数値を混合した不活性ガス中でアモルファス 状態のシリコン薄膜12が形成される。このシリコ

はドレイン電圧 (V)、凝糖はドレイン電流 (mA)を取り、ゲート電圧をバラメータにした場合である。このときのキャリア移動度は、190 cm[®]/V・s であり、充分に高い値を示す。この s チャネル型トランジスタの関値電圧は第1回のP点に示すように 5.3 V である。

この関値電圧は、結晶粒同士の塊、すなわち、 結晶粒界の性質に関連する(文献: J.G.Fossum, A.Ortiz-Conde, IEEE Trans. Electron Devices。 ED-30, 1983, 933-940ページに詳しく記述されている)。 さらに、この結晶粒界の性質は、キャリアの移動 度にも影響する。すなわち、キャリア移動度と関 位地圧とは、共に結晶粒界でのポテンシャルパリャの高さに関連し、このポテンシャルパリアが高くなればキャリャを動度は下り、製作電圧は高くなるといわれていて、独立に制御することは困難である。

[発明が解決しようとする問題点]

以上のように、従来からの方法では、高いキャリナ移動度を有し、さらに関値電圧が低く、しかもその電圧を所定の値に無例できる高性能を関値トランジスタを実現できなかつた。本発明は従来方法における問題点を解決できる関値電圧が制御できるシリコン薄膜の形成方法を提供することである。

[問題点を解決するための手段]

1~50モルが程度の水素ガスを設加した一種も しくは複数種を混合した不活性ガス中で放電する ことによりイオンを発生させる工程と、

設イオンをシリコン、もしくは不純物を含んだ

ト20周辺部に設けられた電極シールド、否は基板支持台、26は基板支持台の上に設置されたシリコン薄膜を形成すべき絶縁性の基板、27はスペッタリング用ガス(一種もしくは複数種の不活性ガスかよび水業ガス)を導入するためのガス導入口、28はガスの排気口である。なか、一種もしくは複

とを別々に取りにマチャー

ッリコンから成るターゲットの表面に衝突させて 放出されたシリコン原子を基板上に堆積させてシ リコンな版を形成する工程と、

はシリコン海真に加熱時間10秒以下の短時間の アニール処理を施す工程とを含む処理方法により 高いキャリヤ移動度を有し、しかも閾値電圧が低く制御できるシリコン海膜トランジスタを提供し た。

て実施例〕

本発明によれば、高性能なシリコン薄膜トラン ジスタのキャリヤ移動度の特性を摂なりことなく、 随信電圧を制御できる。以下、本発明を、実施例 を用いて詳細に説明する。

第3回は、本発明の方法を実施するために用いるスペッタリング装置の振路図である。図にかいて、21は実空槽、22は陰極もしくは高周波電極となる電極、23はこの電極22上に設置されたシリコン、もしくはポロンやリン等の不純物を含むシリコンからなるターゲット、24は電極22とターゲッ

上記本発明におけるスパッタリング用ガスとしては、ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノンやクリプトンなどの不活性ガスの一種もしくは複数種を混合したガスに、1~50モルラの水素ガスを混合したものを用いる。

従来からの不活性ガスを用いる方法では、高い キャリヤ移動度を有し、さらに関係電圧が低くし

値トランジスタを実現できなかつた。 この問題を 解決するため、スパッタガスとして種々のものを 検討した結果、スパッタ時の不活性ガスに少量の 水素ガスを混合するだけの簡単な方法により、 キャリア移動度を損なりことなく、 関値電圧を変化 させ得ることを見いだすことができた。

第1回は本発明の実施例で処理したシリコン存 腹を用いた。チャネル型トランジスタの閾値電圧 の水業ガス混合率による変化を示す図である。本 発明のためのスパッタ条件は、スパッタガス中に 水業ガスを含むほかは第4回の特性をもつたトラ ンジスタの時と同じである。

·

第1因に示すように、関値電圧は1モルラ以上の混合率では水果ガス混合率と共に小さくなり、水果ガス混合率を変えるととにより、その調値電圧は明らかに希望の値に制御できていることが分る。さらに、これらの場合のキャリヤ移動度はいずれも150 cm²/ V·s に比して、充分に優れたシリコン得験トランジスタが得られている。

とのように、水素を混合したスパッタガス中で 推復したシリコン溶膜に短時間のアニール処理を 施した多結晶シリコン溶膜では、移動度を損なう ととなく隣値電圧を制御できる。なか、水素を混 合した膜では、不活性ガス単数のものよりも結晶 粒径が数割程度大きくなつていることが電子顕像 鏡鏡袋によつて溶認された。

多結晶状態にするための短時間のアニール方法として、前述の実施例ではレーザ光照射法を採用したが、電子ピーム照射法や赤外線照射法も本発明には適する。前者の電子ピーム照射法はレーザ光照射法と同様にピーム上に集束して使用できる

素濃度であれば十分に高い堆積速度を示すが、これ以上になると著しく減少する。特に、50 モルラよりも高い領域では実用的な堆積速度は得られない。さらに、50 モルラ以上の場合には、アニール処理時に含有水常が膜外に放出される際に、関が 基板から脊離する問題が生じる。

場合を示したが、他の个店在ガス、フェロッ、ハリウム、ネオン、クリプトンあるいはキセノンを 単体ガスとして、あるいは、複数種の不活性ガス を混合したガスを用いた場合でも、第1図に示し たと同様な水素ガス最度依存性を示す。

さらに、本発明の実施例としては第2図(a)のコプラナー構造のトランジスタを用いて設明した水、第2図(b)に示したスタガー構造のものであっても本発明が容易に実施できるととは明らかである。

[発明の効果]

以上に述べたように、不活性ガスに1~50モル

第5回には、アルゴンに水素を混合した場合の水素混合浸度と、シリコン薄膜の堆積速度との関係を示す図である。この実施例では、スペッタ条件はスペッタガス以外は第4回の特性をもつたトランジスタの時と同じである。40モルチ以内の水

多程度の水素ガスを混合した雰囲気でスパッタリングにより堆積したシリコン薄膜に、レーザ光、電子ビームもしくは赤外線を照射する短時間のアニール処理を施すことにより移動度及び関値電圧ともに良く制御したシリコン薄膜トランジスタが得られる。さらに、本発明では、落板を低温度に口は、4.44歳で転性の優れたシリコン薄膜トラン

上でき、また、安価なガラス基板も使用できた。
シリコン薄膜トランジスタとして、電界効果ト
ランジスタの他にペイポーラトランジスタに本発
明のシリコン溶膜処理を適用しても高移動度の特性を得ることができる。

本発明は極めて簡単な方法で、高いキャリャ移動度を保持しつつ、関値電圧を所望の値に制御することができるシリコン薄膜トランジスタのシリコン薄膜処理方法を提供した。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の処理方法を実施したスパッタ

特開昭64-31466(5)

ガス中に記合する水素器度によるシリコン薄膜ト ランジスタの閾値電圧の変化を示す図、

第2図はシリコン海膜トランジスタの構造図。

第3回はスパッタリング装置の概略図。

第4図は従来の処理方法によつて製造したシリコン再級トランジスタの特性図、

第5図はスパッタガス中に混合する水素硬度に よるシリョン海膜の形成速度の変化を示す図であっ 23 … ターゲット

24… 気極シールド

四.... 荔板支持台

26 … 基 夜

27 … ガス導入口

25 … ガス辞気口

特許出級人 日本電信電話株式会社 代 瑪 人 弁理士 玉 蟲 久 五 郎 (外2名)

11 … 絶級性差板

12 … シリコン落膜

13 … ゲート 絶縁膜

14 … ゲート 塩極

15 … ソース

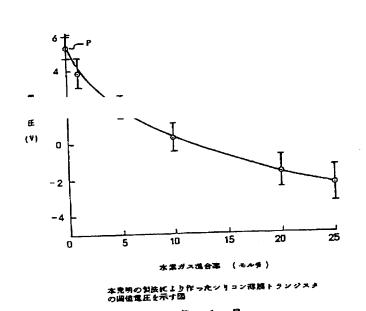
16 … ソース 単極

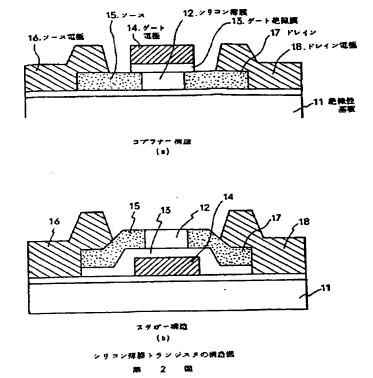
17 … ドレイン

18 -- ドレイン電極

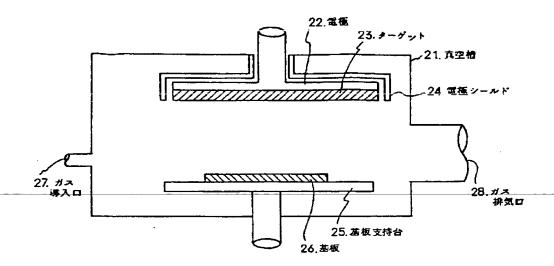
20. 一 英空槽

22 … 陰極用もしくは高周波用の電極





特閒昭64-31466(6)



スパッタリング装置の観略図

第 3 図

